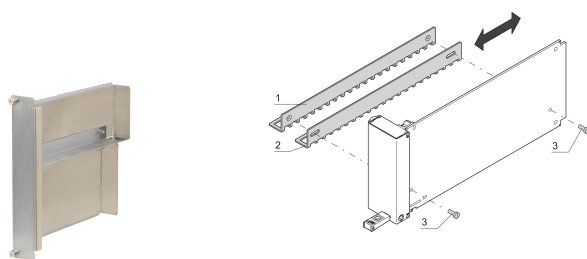


Moduł napęnlania MTCA.4 RTM z przegrodą powietrzną, pełnowymiarowy podwójny, do pokrywy RTM BP Z3

NUMER KATALOGOWY

21850-129



Aby pokryć nieużywane gniazda AdvancedMC, MCH lub PM w systemach MTCA1 i MTCA.4 lub nieużywane gniazda w systemie MTCA.0 z prętem blokującym. Moduły składają się z panelu przedniego z zatrzaskami i śrubami mocującymi, uszczelką EMC i panelem bocznym. Moduły można przymocować do obudowy karty za pomocą śrub mocujących.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zgodnie ze specyfikacjami MicroTCA.4 i MicroTCA.1

Aby pokryć nieużywane gniazda w systemie MicroTCA.4 lub MicroTCA.1

Kołnierze ze śrubami M3 mocującymi do obudowy karty

EMC ekranowane

ATRYBUTY PRODUKTU

Cecha projektowa: Pełnowymiarowy

Liczba opakowań: 1

Materiał: Stal nierdzewna

Rodzina produktów: MicroTCA

Typ produktu: Moduł systemowy

Typ: Moduł napelniania

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE